

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6126xxxx7R-G

標準質量: 1 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.047	シリコン	47200	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.135	ニッケル	135000	7440-02-0
		0.003	金	3000
ダイアタッチ	0.004	エポキシ樹脂	4400	—
		0.003	アクリル樹脂	2600
ボンディングワイヤ	0.023	金	22700	7440-57-5
封止樹脂	0.475	溶融シリカ	475000	60676-86-0
	0.086	エポキシ樹脂	86400	—
	0.086	フェノール樹脂	86400	—
	0.118	金属水酸化物	117800	—
	0.020	結晶シリカ	19600	14808-60-7

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。